BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

10 2004 002 133.3

REG'D 16 DEC 2004

POT

WIPO

Anmeldetag:

15. Januar 2004

Anmelder/Inhaber:

Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart/DE

Bezeichnung:

Piezoelektrischer Aktor

IPC:

H 02 N 2/04

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 26. Oktober 2004

Deutsches Patent- und-Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

A 9161 03/00 EDV-L

Schäfer

12.12.03 Hue

5

15

20

30

35

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10 <u>Piezoelektrischer Aktor</u>

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einem piezoelektrischen Aktor nach der Gattung des Hauptanspruchs.

Es sind schon Piezoaktoren, beispielsweise aus der DE 198 38 862 A1, bekannt mit piezoelektrischen Keramikschichten, die übereinander zu einem Multilayerstapel geschichtet angeordnet sind, wobei die piezoelektrischen Keramikschichten Elektrodenschichten aufweisen, wobei zwischen den piezoelektrischen Keramikschichten jeweils eine Elektrodenschicht vorgesehen ist, wobei an den stirnseitigen Enden des Piezoaktors jeweils eine äußere Deckschicht angeordnet ist und wobei die piezoelektrischen Keramikschichten und die äußeren Deckschichten jeweils eine vorbestimmte Dielektrizitätszahl aufweisen. Die äußeren Deckschichten dienen als sogenannte passive Schichten u.a. der Isolation und des Toleranzausgleichs und bestehen aus unpolarisierter Piezokeramik. Die äußeren Deckschichten sind mechanisch bearbeitet, um koplanare Oberflächen zu erzeugen und weisen eine größere Schichtdicke auf als die piezoelektrischen Keramikschichten zwischen den äußeren Deckschichten.

Piezoaktoren werden von einem Steuergerät mit hoher Frequenz vorteilhaft getaktet angesteuert. Durch die schnellen

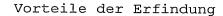
Schaltvorgänge entstehen erhebliche elektromagnetische Störungen, die durch aufwendige Maßnahmen am Steuergerät oder an den elektrischen Zuleitungen der Piezoaktoren verringert werden müssen. Beispielsweise werden zur Entstörung Entstördrosseln und/oder Entstörkondensatoren an Steckeranschlüssen, sogenannte Snubber-Netzwerke an den Schaltelementen, schaltflankenbegrenzende Maßnahmen oder abgeschirmte und/oder verdrillte elektrische Zuleitungen zu den Piezoaktoren eingesetzt.

10

15

20

5



Der erfindungsgemäße piezoelektrische Aktor mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß auf einfache Art und Weise die elektromagnetischen Störungen verringert werden, indem die äußeren Deckschichten eine geringere Dielektrizitätszahl aufweisen als die piezoelektrischen Keramikschichten zwischen den äußeren Deckschichten. Auf diese Weise können die elektromagnetischen Störungen viel kostengünstiger und wirkungsvoller verringert werden als beim Stand der Technik.

2

30

35

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen piezoelektrischen Aktors möglich.

Gemäß einer vorteilhaften Ausführung sind die äußeren Deckschichten entweder mit dem Aktor oder jeweils mit einem Deckel eines den Aktor umgebenden Zylinders verbunden.

In den Ausführungsbeispielen sind die äußeren Deckschichten vorteilhafterweise mit jeweils einer Elektrodenschicht benachbart oder an einer Keramikschicht angeordnet. Bei einer ersten vorteilhaften Ausführung sind die

erfindungsgemäßen äußeren Deckschichten jeweils an einer Elektrodenschicht angeordnet. Hierbei werden die äußeren Keramikschichten eines piezoelektrischen Aktors nach dem Stand der Technik durch erfindungsgemäße äußere Deckschichten ersetzt. Hierbei ist kein Zusatzprozeß bei der Herstellung des Aktors notwendig. Bei einem Aktor nach dem Stand der Technik können die elektromagnetischen Störungen verringert werden, indem erfindungsgemäße äußere Deckschichten zusätzlich an den äußeren Keramikschichten des Aktors angeordnet werden. Dies erfordert einen Zusatzprozeß bei der Herstellung des Aktors oder vor der Montage des Aktors in sein Gehäuse.

5

10

15

20

30

35

Weiterhin vorteilhaft ist, wenn die äußeren Deckschichten aus einer piezoelektrischen Keramik hergestellt sind, da auf diese Weise kein Zusatzprozeß oder zusätzliche Bauteile bei der Herstellung des piezoelektrischen Aktors notwendig ist.

In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist die relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ der piezoelektrischen Keramik der äußeren Deckschichten durch Zumischen von geeigneten Zusatzstoffen oder durch eine andere Veränderung der Materialzusammensetzung verringert.

Auch vorteilhaft ist, wenn die äußeren Deckschichten jeweils durch Beschichten, Kleben oder Löten mit einer Keramikschicht verbunden sind, da dies besonders einfache Ausführungsformen sind.

Sehr vorteilhaft ist, wenn der Aktor an den äußeren Deckschichten zwischen zwei Deckeln auf Druck vorgespannt ist, wobei die Deckel jeweils eine der äußeren Deckschicht des Aktors zugewandte weitere Isolierschicht aufweisen, die eine geringere relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r aufweist als die äußeren Deckschichten des Aktors. Auf diese Weise

können die elektromagnetischen Störungen verringert werden, ohne den piezoelektrischen Aktor nach dem Stand der Technik verändern zu müssen.

5

Zeichnung

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

10

Fig.1 zeigt einen piezoelekktischen Aktor gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel, Fig.2 einen piezoelektrischen Aktor gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel und Fig.3 einen piezoelektrischen Aktor gemäß einem dritten

Ausführungsbeispiel

15 Ausführungsbeispiel.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

20

In Fig.1 ist schematisch ein piezoelektrischer Aktor 1 dargestellt, der aus einer Vielzahl von aufeinander geschichteten Keramikschichten 2 zusammengesetzt ist, die übereinander geschichtet einen sogenannten Multilayer-Stapel bilden. Der piezoelektrische Aktor erstreckt sich dabei in Richtung einer Aktorachse 6.



Zwischen den piezoelektrischen Keramikschichten 2 ist jeweils eine Elektrodenschicht 3 vorgesehen, die beispielsweise auf die Keramikschichten 2 mittels Siebdrucktechnik aufgedruckt sind. Die Keramikschichten 2 sind elektrisch nichtleitend und polarisierbar.

30

35

Gemäß dem ersten und zweiten Ausführungsbeispiel weist der Aktor 1 an seinen stirnseitigen Enden jeweils eine äußere Deckschicht 11 auf. Die äußeren Deckschichten 11 sind

beispielsweise mit dem Aktor 1 stoffschlüssig und/oder kraftschlüssig verbunden. Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel sind die äußeren Deckschichten 11 als äußere Keramikschichten 16 ausgebildet. Die äußeren Keramikschichten 16 werden auch als passive Schichten bezeichnet, da sie nur einseitig von einer Elektrodenschicht 3 benachbart sind und beispielsweise eine nicht polarisierte Keramik aufweisen. Die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16 sind dagegen polarisiert, jeweils zu zwei Elektrodenschichten 3 benachbart und werden daher als aktive Schichten bezeichnet.

5

10

15

20

30

35

Der piezoelektrische Aktor 1 ist beispielsweise quaderförmig oder zylinderförmig ausgebildet, wobei die Keramikschichten 2 beispielsweise quadratisch oder kreisförmig sind. Die Elektrodenschichten 3 sind aus elektrisch leitendem Material, beispielsweise Silberpalladium, Silber, Kupfer oder Gold, hergestellt und werden auch als Innenelektroden bezeichnet.

Die Elektrodenschichten 3 sind derart angeordnet, daß sie abwechselnd entweder von einer ersten Anschlußfläche 4 des Aktors 1 oder von einer der ersten Anschlußfläche 4 gegenüberliegenden zweiten Anschlußfläche 5 des Aktors 1 ausgehend in Richtung der Keramikschichten 2 verlaufen und bis nahe der jeweils gegenüberliegenden Anschlußfläche 4,5 reichen. Die von der ersten Anschlußfläche 4 ausgehenden Elektrodenschichten 3 sind mit einer ersten Außenelektrode 8 und die von der zweiten Anschlußfläche 5 ausgehenden Elektrodenschichten 3 sind mit einer zweiten Außenelektrode 9 elektrisch verbunden, wobei die Außenelektroden 8,9 beispielsweise in Form einer elektrisch leitenden Schicht an den Anschlußflächen 4,5 angeordnet sind. Zwischen den Außenelektroden 8,9 kann eine elektrische Spannung angelegt sein, die beispielsweise mittels eines elektronischen

Steuergerätes 10 beispielsweise getaktet ein- oder abgeschaltet wird. Beim Anliegen einer Spannung zwischen den Außenelektroden 8,9 wird in bekannter Weise eine Längung des Aktors 1 um einen Hub bewirkt.

5

Der piezoelektrische Aktor 1 ist bekannterweise von einem mit elektrischer Masse verbundenen Zylinder 12, der ein Aktorgehäuse bildet, umgeben. Der Zylinder 12 ist beispielsweise als eine bekannte Rohrfeder ausgebildet. Zwischen dem Zylinder 12 und dem Aktor 1 kann eine elektrisch nicht leitende Vergußmasse zur Verbesserung der Wärmeableitung vorgesehen sein. Der Zylinder 12 ist stirnseitig jeweils mit einem Deckel 15 verschlossen, wobei die Deckel 15 stoffschlüssig und/oder kraftschlüssig mit dem Zylinder 12 verbunden sind. Der Zylinder 12 und die Deckel 15 sind beispielsweise aus Metall hergestellt.

15

20

10

Der Aktor 1 ist beispielsweise zwischen den Deckeln 15 auf Druck vorgespannt, d.h. der Zylinder 12 übt über die Deckel 15 eine Druckkraft auf den Aktor 1 aus, wobei die stirnseitigen Enden des Aktors 1 jeweils an einem der Deckel 15 anliegen.



Der Aktor 1 wird von dem Steuergerät 10 in Abhängigkeit von Betriebsparametern mit hoher Frequenz getaktet ein- oder ausgeschaltet, wobei durch sogenannte Störkapazitäten gegen Masse ungewollt Störströme und Störspannungen erzeugt werden. Die durch die Störkapazitäten hervorgerufenen elektromagnetischen Störungen führen zur Störung von elektrischen Vorrichtungen, beispielsweise des Radioempfangs, und müssen deshalb verringert werden.

30

35

Beispielsweise wird zwischen dem Zylinder 12 und dem Aktor 1 eine erste Störkapazität C_1 gebildet, wobei die dem Zylinder 12 zugewandten Seitenflächen der Elektrodenschichten 3 eine

erste Kondensatorplatte und der Zylinder 12 eine zweite Kondensatorplatte bilden. Der Raum zwischen dem Zylinder 12 und dem Aktor 1 bildet ein sogenanntes Dielektrikum.

5

Die erste Störkapazität C₁ ist jedoch klein und erzeugt nur geringe elektromagnetische Störungen, da die dem Zylinder 12 zugewandten Seitenflächen der Elektrodenschichten 3 wegen der geringen Dicke der Elektrodenschichten 3 klein und der Abstand zwischen dem Zylinder 12 und dem Aktor 1 groß ist. Außerdem ist die sogenannte relative

10

Dielektrizitätskonstante ϵ_r des Dielektrikums zwischen dem Zylinder 12 und dem Aktor 1 gering. Die erste Störkapazität C_1 wird nicht durch die Erfindung beeinflußt.

15

Eine zweite Störkapazität C₂ besteht jeweils zwischen den Deckeln 15 und der dem jeweiligen Deckel 15 nächsten Elektrodenschicht 3, wobei der Deckel 15 eine erste Kondensatorplatte und die dem Deckel 15 nächste Elektrodenschicht 3 eine zweite Kondensatorplatte darstellt. Das Dielektrikum der zweiten Störkapazität C₂ ist jeweils durch eine der äußeren Keramikschichten 16 gebildet, die zwischen dem Deckel 15 und der dem jeweiligen Deckel 15 nächsten Elektrodenschicht 3 angeordnet sind.

20

Die zweite Störkapazität C_2 hat im Gegensatz zu der ersten Störkapazität C_1 eine sehr hohe Störwirkung und berechnet sich aus der Formel

$$C_2 = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{r16} \cdot A_{16}}{d_{16}}$$

30

35

, mit ϵ_0 als die Dielektrizitätskonstante im Vakuum, mit $\epsilon_{\rm r16}$ als die relative Dielektrizitätskonstante der äußeren Keramikschicht 16, A_{16} als Stirnfläche der äußeren Keramikschicht 16, und d_{16} als Dicke der äußeren Keramikschicht 16. Die Dicke der äußeren Keramikschicht 16

entspricht dem Abstand zwischen dem Deckel 15 und der dem jeweiligen Deckel 15 nächsten Elektrodenschicht 3.

Zur Verringerung der Störkapazitäten C_2 kann jeweils die Fläche A_{16} und/oder die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_{r16} des Dielektrikums verringert und/oder die Dicke d_{16} der äußeren Keramikschicht 16 erhöht werden.

5

10

15

20

30

35

Eine Erhöhung der Dicke d_{16} der äußeren Keramikschichten 16 ist aus Gründen des geringen Bauraums nur in engen Grenzen und damit nur mit sehr geringer Auswirkung möglich.

Eine nennenswerte Verringerung der Fläche A_{16} ist aus Gründen der mechanischen Festigkeit sowie der Leistung des Aktors nicht möglich.

Zur Verringerung der Störkapazität C_2 wird erfindungsgemäß die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_{r16} der äußeren Deckschichten 11 derart verringert, daß die äußeren Deckschichten 11 eine geringere relative Dielektrizitätskonstante ϵ_{r16} aufweisen als die piezoelektrischen Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Deckschichten 11.

Dazu sind die äußeren Deckschichten 11 aus einem Material hergestellt, das eine geringere relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ als die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Deckschichten 11 aufweist.

Bei diesem ersten Ausführungsbeispiel sind die äußeren Deckschichten 11 durch die äußeren Keramikschichten 16 gebildet, die aus einer piezoelektrischen Keramik hergestellt sind, deren relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ beispielsweise durch Zumischen von geeigneten Zusatzstoffen oder durch eine andere geeignete Veränderung der

Materialzusammensetzung verringert ist. Die Zusammensetzung der Keramik der äußeren Keramikschichten 16 ist gegenüber den übrigen Keramikschichten 2 unterschiedlich, aber ähnlich ausgebildet.

5

Die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r der äußeren Keramikschichten eines piezoelektrischen Aktors nach dem Stand der Technik ist gleich groß wie die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r der Keramikschichten zwischen den äußeren Keramikschichten.

10

15

Erfindungsgemäß werden die äußeren Keramikschichten eines piezoelektrischen Aktors nach dem Stand der Technik durch äußere Keramikschichten 16 ersetzt, die eine kleinere relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r16}$ aufweisen als die piezoelektrischen Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16. Hierbei ist kein Zusatzprozeß bei der Herstellung des Aktors notwendig.

20

Die relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r16}$ der äußeren Deckschichten 11 ist beispielsweise um den Faktor 10 bis 100 mal kleiner als die relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r16}$ der Keramikschichten 2.



30

Durch die erfindungsgemäße Ausführung des piezoelektrischen Aktors können aufwendige Entstörmaßnahmen am Steuergerät 10 entfallen, beispielsweise eine Abschirmung der elektrischen Zuleitungen zum Aktor 1 oder des elektronischen Steuergerätes 10, oder sehr wirksam ergänzt werden, so daß die gleiche Entstörwirkung einfacher und kostengünstiger als beim Stand der Technik erreicht oder eine höhere Entstörwirkung bei gleich hohem Kostenaufwand wie beim Stand der Technik erzielt wird.

Fig.2 zeigt einen piezoelektrischen Aktor gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel.

Bei dem piezoelektrischen Aktor nach Fig.2 sind die gegenüber dem piezoelektrischen Aktor nach Fig.1 gleichbleibenden oder gleichwirkenden Teile durch die gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

den zusätzlichen Schichten.

5

10

15

20

30

35

Der piezoelektrische Aktor nach Fig.2 unterscheidet sich von dem piezoelektrischen Aktor nach Fig.1 darin, daß an die äußeren Keramikschichten 16 des Aktors 1 jeweils eine zusätzliche Schicht aufgebracht ist, deren Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ geringer ist als die Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ der Keramikschichten 2 zwischen

Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel hat der piezoelektrische Aktor 1 äußere Keramikschichten 16, die wie beim Stand der Technik identisch wie die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16 zusammengesetzt sind und daher eine zumindest annähernd gleich große relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r haben wie die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16. Die äußeren Keramikschichten 16 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel weisen beispielsweise eine größere Dicke als die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16 auf.

Erfindungsgemäß ist stirnseitig an die äußeren Keramikschichten 16 des Aktors 1 jeweils eine zusätzliche Isolierschicht 17 vorgesehen, deren relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r17}$ kleiner ist als die relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r2}$ der Keramikschichten 2. Die zusätzlichen Isolierschichten 17 sind beispielsweise mittels Beschichten, Kleben, Löten oder ähnlichem an den äußeren Keramikschichten 16 des Aktors 1 angeordnet und beispielsweise aus Glas, Quarz, Klebstoff, Lack, Lot,

Siliziumoxid-Keramik oder ähnlich geeigneten Werkstoffen hergestellt. Die zusätzliche Isolierschicht 17 besteht aus einem starren, unelastischen Material.

Die äußere Deckschicht 11 ist bei dem zweiten Ausführungsbeispiel jeweils durch die zusätzliche Isolierschicht 17 gebildet.

Das Dielektrikum zwischen einem der beiden Deckel 15 und der dem jeweiligen Deckel 15 nächsten Elektrodenschicht 3 weist bei diesem zweiten Ausführungsbeispiel zwei Schichten auf, die äußere Keramikschicht 16 und die zusätzliche Isolierschicht 17. Dies entspricht einer Reihenschaltung von zwei Kapazitäten, so daß sich die Störkapazität C_2 für das zweite Ausführungsbeispiel wie folgt berechnet

$$\frac{1}{C_{2}} = \frac{1}{\underbrace{\varepsilon_{0} \cdot \varepsilon_{r16} \cdot A_{16}}_{d_{16}}} + \frac{1}{\underbrace{\varepsilon_{0} \cdot \varepsilon_{r17} \cdot A_{17}}_{d_{17}}}$$

10

15

20

25

30

mit ϵ_0 als die Dielektrizitätskonstante im Vakuum, ϵ_{r16} als die relative Dielektrizitätskonstante der äußeren Keramikschichten 16, A_{16} als Stirnfläche der äußeren Keramikschichten 16 und d_{16} als die Dicke der äußeren Keramikschichten 16, ϵ_{r17} als die relative Dielektrizitätskonstante der zusätzlichen Isolierschicht 17, A_{17} als die Stirnfläche der zusätzlichen Isolierschicht 17 und d_{17} als die Dicke der zusätzlichen Isolierschicht 17.

Fig.3 zeigt einen piezoelektrischen Aktor gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Bei dem piezoelektrischen Aktor nach Fig.3 sind die gegenüber dem piezoelektrischen Aktor nach Fig.1 und Fig.2 gleichbleibenden oder gleichwirkenden Teile durch die gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

Der piezoelektrische Aktor nach Fig.3 unterscheidet sich von dem piezoelektrischen Aktor nach Fig.1 und Fig.2 darin, daß

die zusätzliche Isolierschicht 17 nicht mit dem Aktor 1, sondern jeweils mit einem der Deckel 15 stoffschlüssig und/oder kraftschlüssig verbunden ist.

Erfindungsgemäß weisen die Deckel 15 jeweils die zusätzliche Isolierschicht 17 auf. Die zusätzliche Isolierschicht 17 ist als äußere Deckschicht 11 jeweils an einer der äußeren Keramikschicht 16 des Aktors 1 zugewandten Stirnseite der Deckel 15 vorgesehen.

10

15

20

5

Die zusätzlichen Isolierschichten 17 sind beispielsweise mittels Beschichten, Kleben, Löten oder ähnlichem mit den Deckeln 15 des Zylinders 12 verbunden und beispielsweise aus Glas, Quarz, Klebstoff, Lack, Lot, Siliziumoxid-Keramik oder ähnlich geeigneten Werkstoffen hergestellt.

Gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel hat der Aktor 1 wie in dem zweiten Ausführungsbeispiel äußere Keramikschichten 16, die beispielsweise identisch wie die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16 zusammengesetzt sind und daher eine zumindest annähernd gleiche relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ haben wie die Keramikschichten 2 zwischen den äußeren Keramikschichten 16.



Die Ausführung gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel hat den Vorteil, daß der Aufbau des Aktors 1 unverändert bleibt und nur eine erfindungsgemäße Verbesserung an den Deckeln 15 des Zylinders 12 erfolgt.

12.12.03 Hue

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

1. Piezoelektrischer Aktor mit piezoelektrischen Keramikschichten, die übereinander zu einem

Deckschicht angeordnet ist und wobei die

Deckschichten jeweils eine vorbestimmte

mit dem Aktor (1) verbunden sind.

Multilayerstapel geschichtet angeordnet sind, wobei

eine Elektrodenschicht vorgesehen ist, wobei an den stirnseitigen Enden des Aktors jeweils eine äußere

piezoelektrischen Keramikschichten und die äußeren

eine geringere relative Dielektrizitätskonstante ϵ_{r}

Dielektrizitätskonstante ϵ_r aufweisen, dadurch

zwischen den piezoelektrischen Keramikschichten jeweils

10 Ansprüche

- 15
- 20



aufweisen als die piezoelektrischen Keramikschichten (2) zwischen den äußeren Deckschichten (11,16,17).2. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (11,16,17)

gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (11,16,17)

- 30
- 3. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (11,16,17) jeweils mit einem Deckel (15) eines den Aktor (1) umgebenden Zylinders (12) verbunden sind.

35

- 4. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (16) mit jeweils einer Elektrodenschicht (3) benachbart sind.
- 5. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (17) jeweils an einer Keramikschicht (2) angeordnet sind.

5

10

15

20

- 6. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (16) aus einer piezoelektrischen Keramik hergestellt sind.
- 7. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die relative Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ der Keramik der äußeren Deckschicht (16) durch Zumischen von Zusatzstoffen verringert ist.
- 8. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (17) jeweils durch Beschichten, Kleben oder Löten mit einer Keramikschicht (2) verbunden sind.
- 9. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (17) jeweils aus Quarz, einem Glas, einem Klebstoff, einem Lack, einem Lot oder Siliziumoxid-Keramik hergestellt sind.
- 10. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Deckschichten (17) starr und unelastisch ausgebildet ist.

12.12.03 Hue

5

· ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10 Piezoelektrischer Aktor



15

20

Zusammenfassung

Es sind bereits piezoelektrische Aktoren bekannt mit
Keramikschichten und Elektrodenschichten, wobei an den
stirnseitigen Enden des Piezoaktors jeweils eine äußere
Deckschicht angeordnet ist und wobei die Keramikschichten
und die äußeren Deckschichten jeweils eine vorbestimmte
Dielektrizitätskonstante aufweisen. Durch das schnelle
Beschalten des Aktors entstehen erhebliche
elektromagnetische Störungen, die durch aufwendige Maßnahmen
am Steuergerät oder an Elektroleitungen verringert werden
müssen.



30

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung werden die elektromagnetischen Störungen verringert, indem die Störkapazität zwischen dem Aktor und dem mit elektrischer Masse verbundenen Aktorgehäuse verringert wird.

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, daß die äußeren Deckschichten (16,17) eine geringere relative Dielektrizitätskonstante aufweisen als die Keramikschichten (2) zwischen den äußeren Deckschichten (16,17).

35 (Fig.1)

Fig. 1

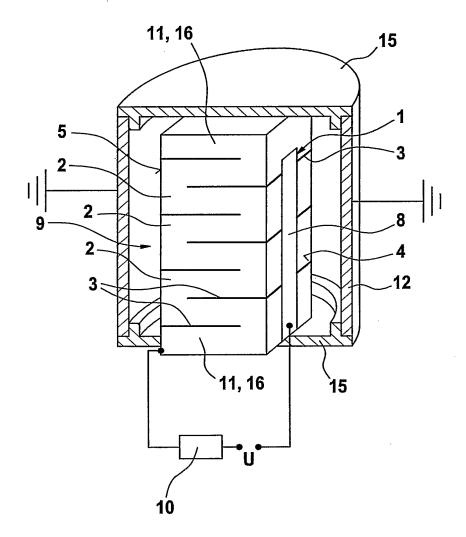


Fig. 2

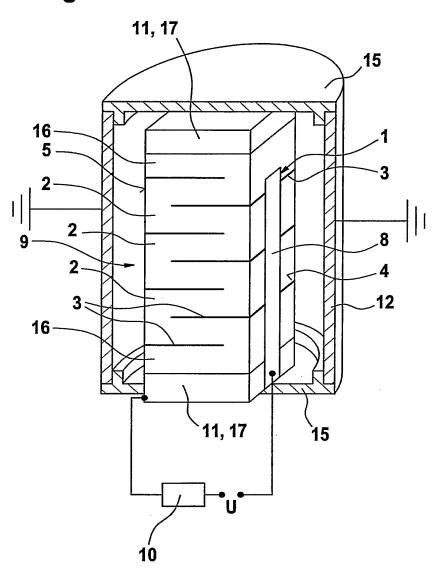


Fig. 3

